

## ◇仕様一覧

造形方式：FFF (Fused Filament Fabrication)

ヘッド数：デュアル

ノズル直径：0.4mm(デフォルト) / 0.6mm(オプション)

積層ピッチ：50-500 $\mu$  / 0.05※-0.5mm ※0.05は条件付きの設定です。すべてのデータに対する保証はできかねます

XY精度：0.016mm、Z：0.0016mm

印刷速度：30~150mm/s(推奨60mm/s 各素材により変更有)

フィラメント直径：1.75mm

造形プレート：専用ガラスプレート

対応フィラメント：PLA、PolyMAX PLA、PolyLite PLA、ABS、PolyLite ABS、PolyMAX PC、PolyLite PC、PolyLite PETG

PolyMax PETG、PolyMide PA6-CF、PolyMide PA6-GF、Polymaker PC-ABS、Polymaker PC-PBT、Polymaker PC-FR、

PolymideCoPA、PEEK、PEEK-CF30、PEI(ULTEM)、PPSU (サポート材) PolySupport、PolyDissolve S1、Hips

コントロールインターフェイス：フルカラータッチパネル

データ転送方式：micro SDカード / USBスティックメモリ / LANケーブル接続 / wi-fi接続

停電後印刷再開機能：あり

フィラメント切れセンサー：あり

ビルドプレートレベルリング：オートレベル機能

最大造形寸法：305×305×406mm※設定により-10mm前後小さくなります。

本体寸法：728×684×1480mm

重量222kg

ヒーティングベッド温度：(MAX) 160℃

ノズル温度：(MAX) 500℃

チャンバー内温度：(MAX) 90℃

スライスソフト：INTAM-Suite

入力形式：.Stl、.Obj

出力ファイル：Gcode

動作保証環境温度：15℃~32℃

湿度：30%~70%

材料保管環境温度：13℃~24℃

湿度：20%~30%

電圧入力：AC200V

周波数：50/60Hz

消費電力：3000W

